

产品特性:

20W光耦加保护,符合国家GB/T3836-2021标准

- ◆ 光耦加保护,符合国家GB/T3836-2021标准
- ◆ 宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达90%
- ◆ 隔离电压1500V_{DC}
- ◆ 工作温度:-40℃~+70℃
- ◆ 输入欠压保护,输出短路,过压,过流保护
- ◆ 裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
- ◆ 叁年质保期



选型表						
产品型号 ^①	输入电压(V _{DC})		输出		效率 ^③ (% ,Min./Typ.) @满载	最大容性负载 ^④ (μF)
	标称值 (范围值)	最大值 ^②	输出电压 (V _{DC})	输出电流(mA) (Max./Min.)		
CFDM20-24D05KY	24 (9-36)	40	±5	±2000/±100	84/86	4800
CFDM20-24D09KY			±9	±1111/±56	86/88	1000
CFDM20-24D12KY			±12	±834/±42	86/88	800
CFDM20-24D15KY			±15	±667/±33	86/88	625
CFDM20-24S03KY			3.3	5000/250	84/86	10000
CFDM20-24S05KY			5	4000/200	88/90	10000
CFDM20-24S09KY			9	2222/111	87/89	4700
CFDM20-24S12KY			12	1667/84	87/89	1600
CFDM20-24S15KY			15	1333/67	88/90	1000
CFDM20-24S18KY			18	1111/55	88/90	1000
CFDM20-24S24KY			24	834/42	88/90	500
CFDM20-24S28KY			28	714/35	88/90	500
CFDM20-48D05KY	48 (18-75)	80	±5	±2000/±100	84/86	4800
CFDM20-48D12KY			±12	±834/±42	87/89	800
CFDM20-48D15KY			±15	±667/±33	84/86	625
CFDM20-48S03KY			3.3	5000/250	88/90	10000
CFDM20-48S05KY			5	4000/200	87/89	10000
CFDM20-48S09KY			9	2222/111	87/89	4700
CFDM20-48S12KY			12	1667/84	87/89	1600
CFDM20-48S15KY			15	1333/67	88/90	1000
CFDM20-48S18KY			18	1111/55	88/90	1000
CFDM20-48S24KY			24	834/42	88/90	500
CFDM20-48S28KY			28	714/35	88/90	500

注：

① 产品型号后缀加“S”为带散热片,后缀“Z”为后缀导轨式转接底座,如:CFDM20-24S05KYSZ表示带散热片,转接底座封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块；

② 输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；

③ 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;转接底座产品型号因有输入反接保护,效率最小值大于Min.-2为合格。

④ 正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	24V输入	3.3V, 5V输出	--	926/40	--	mA
		其它电压	--	926/5	--	
	48V输入	3.3V, 5V输出	--	463/20	--	
		其它电压	--	463/4	--	
反射纹波电流	24V输入		--	30	--	
	48V输入		--	30	--	
输入冲击电压(1sec. max.)	24V输入		-0.7	--	50	Vdc
	48V输入		-0.7	--	100	
启动电压	24V输入		--	--	9	
	48V输入		--	--	18	
欠压关断	24V输入		5.5	6.5	--	
	48V输入		14.0	15.5	--	
启动时间	标称输入和恒阻负载		--	10	--	ms
输入滤波器	Pi 型					
CNT*	模块开启		CNT悬空或接TTL高电平(3.5-12Vdc)			
	模块关断		CNT接-Vin或低电平(0-1.2Vdc)			
	关断时输入电流		--	4	7	mA

注:*CNT控制引脚的电压是相对于输入引脚-Vin

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
正输出电压精度			--	±1	±3	%
负输出电压精度						
输出电压平衡度	双路输出, 平衡负载		--	±0.5	±1.5	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	
负载调节率	从10%到100%的负载		--	±0.5	±1	
交叉调整率	主路50%负载, 辅路10%-100%		--	--	±5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	300	500	μs
瞬态响应偏差		3.3V, 5V, ±5V输出	--	±5	±8	%
		其它电压	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	±0.02	--	%/℃
纹波/噪声*	20MHz带宽		--	50	100	mVp-p
输出电压可调节(Trim)	输入电压范围		--	±10	--	%Vo
输出过压保护			110	--	160	
输出过流保护			110	--	190	%Io
输出短路保护			打嗝式, 可持续, 自恢复			

注*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出,测试时间1分钟,漏电流小于1mA	1500	--	--	Vdc
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500Vdc	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V	--	1050	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+70	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
工作时外壳最大允许温度	工作温度曲线范围内	--	--	105	°C

引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm,10秒	--	--	300	
振动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
开关频率*	PWM模式	--	270	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

物理特性			
外壳材料		铝合金	
大小尺寸	卧式封装(不带散热片)	50.8*25.4*11.8mm	
	转接底座封装(不带散热片)	76*31.5*25.8mm	
重量	不带散热片	卧式封装/转接底座封装	26g/68g(Typ.)
冷却方式		自然空冷	

EMC特性			
EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS A(裸机)/CLASS B(推荐电路见图3-②)	
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图3-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3s.m.rV	perf. Criteria A
	电压暂降, 跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0-70%	perf. Criteria B

产品特性曲线

温度降额曲线图

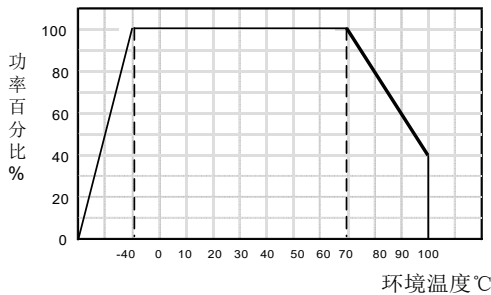
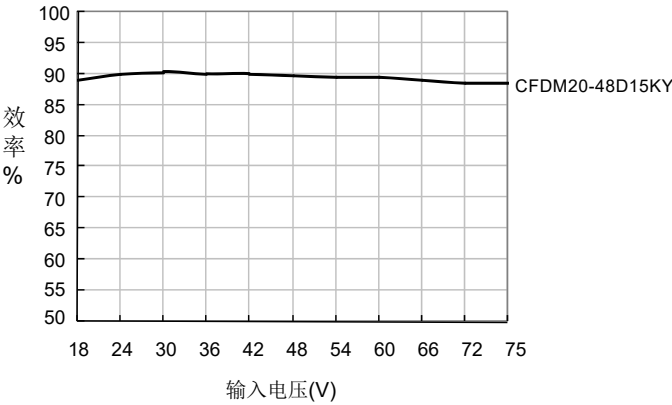
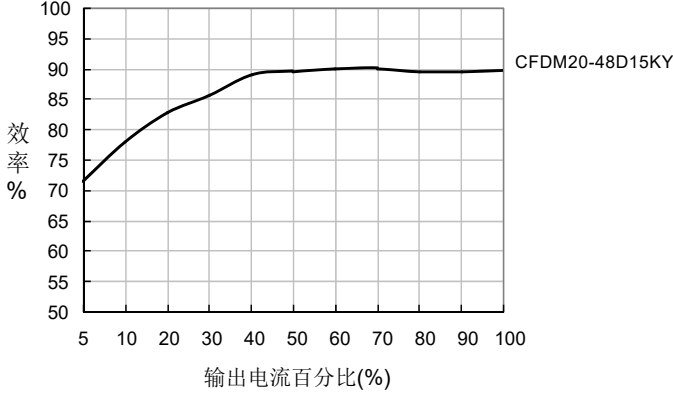


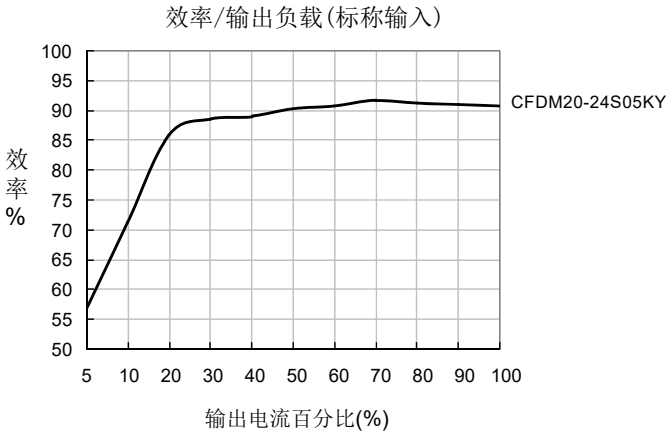
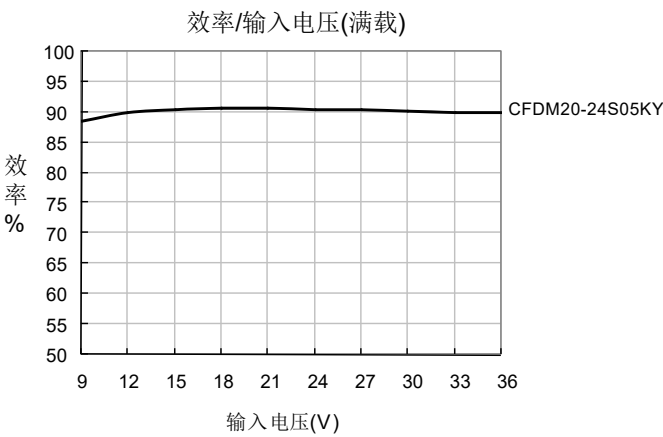
图 1

效率/输入电压(满载)



效率/输出负载(标称输入)





设计参考

1. 应用电路

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照(图2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容Cin, Cout加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。

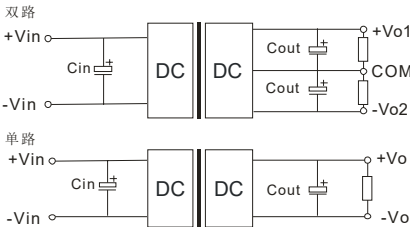


图 2

单路 Vout (VDC)	Cout (μF)	Cin (μF)	双路 Vout (VDC)	Cout (μF)	Cin (μF)
3.3/5	470	100	±5	220	100
9/12/15	220		±9/±12/±15	100	
24	100		--	--	

2. EMC 解决方案—推荐电路

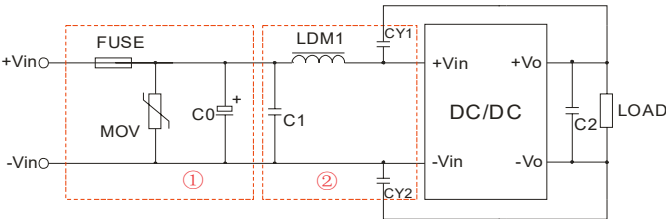


图 3

注:图3中第①部分用于EMS测试;第②部分用于EMI滤波,可依据需求选择。

参数说明:

型号	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
MOV	14D560K	14D101K
C0	330μF/50V	330μF/100V
C1	1μF/50V	1μF/100V
C2	参照图2中 Cout参数	
LDM1	4.7μH	
CY1, CY2	1nF/2KV	

EMC解决方案——推荐电路PCB布板图

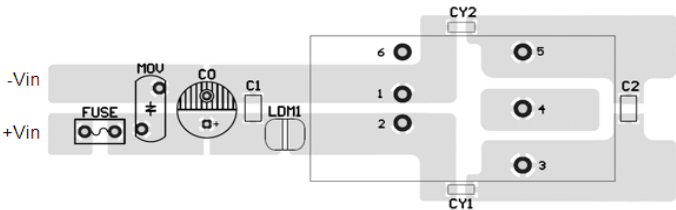
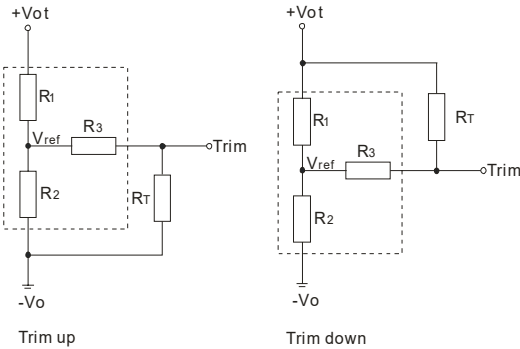


图 4

注:输入输出隔离电容之间(CY1/CY2)焊盘最小距离要保证≥2mm。

3. Trim的使用以及Trim电阻的计算



Trim的使用电路(虚线框为产品内部):

Trim电阻的计算公式:

$$\text{up: } R_T = \frac{a R_2}{R_2 - a} - R_3$$
$$\text{down: } R_T = \frac{a R_1}{R_1 - a} - R_3$$

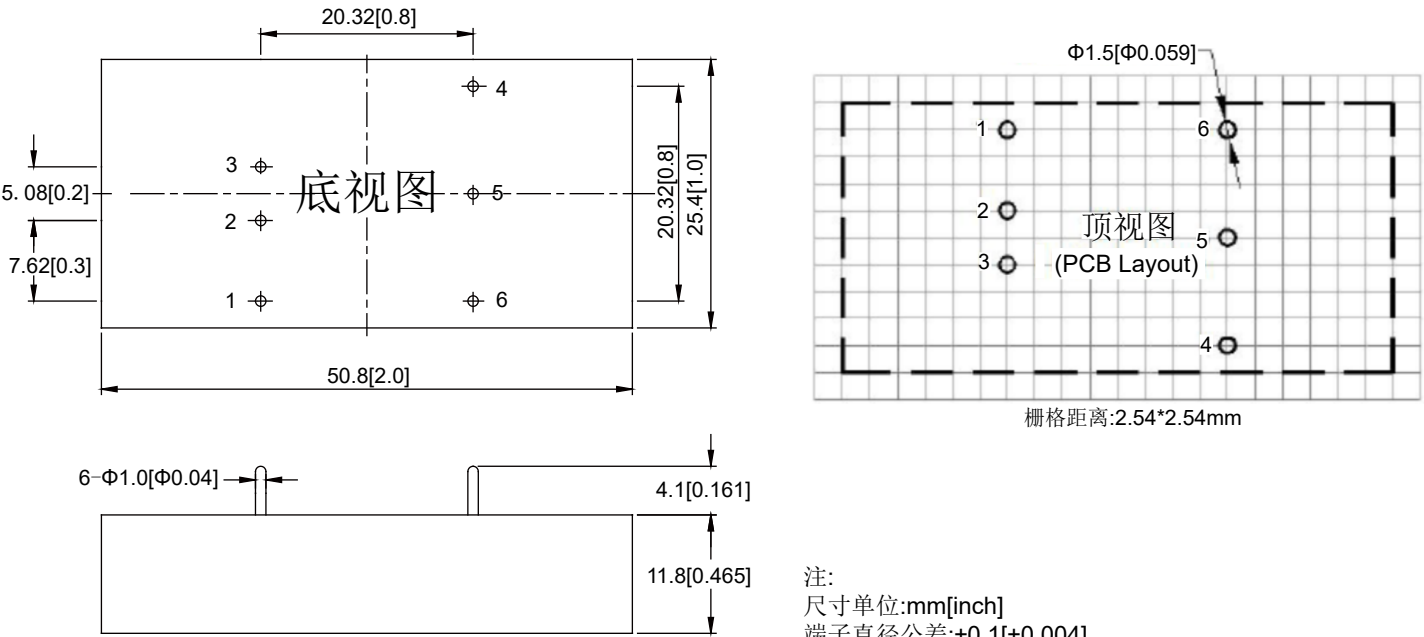
$$a = \frac{V_{\text{ref}}}{V_o' - V_{\text{ref}}} \cdot R_1$$
$$a = \frac{V_o' - V_{\text{ref}}}{V_{\text{ref}}} \cdot R_2$$

R_T 为Trim电阻
 a 为自定义参数,无实际含义

Vout(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	4.801	2.87	12.4	1.25
5	2.883	2.87	10	2.5
9	7.500	2.87	15	2.5
12	11.000	2.87	15	2.5
15	14.494	2.87	15	2.5
24	24.872	2.87	17.8	2.5

4. 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用

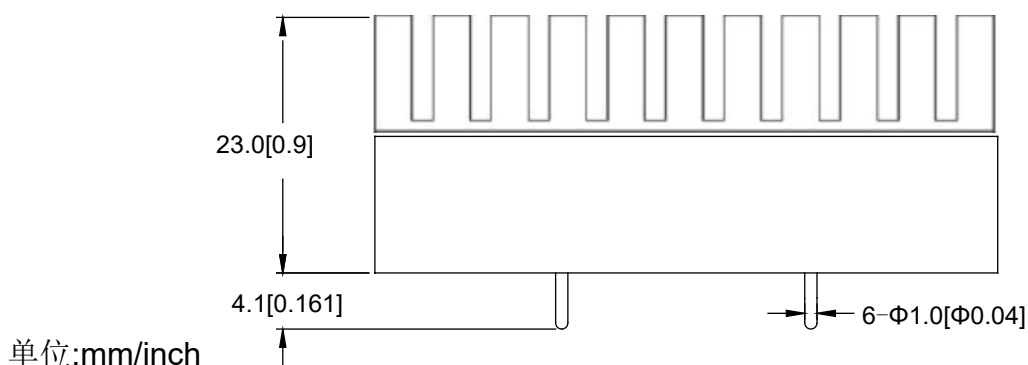
封装尺寸及印刷版图:



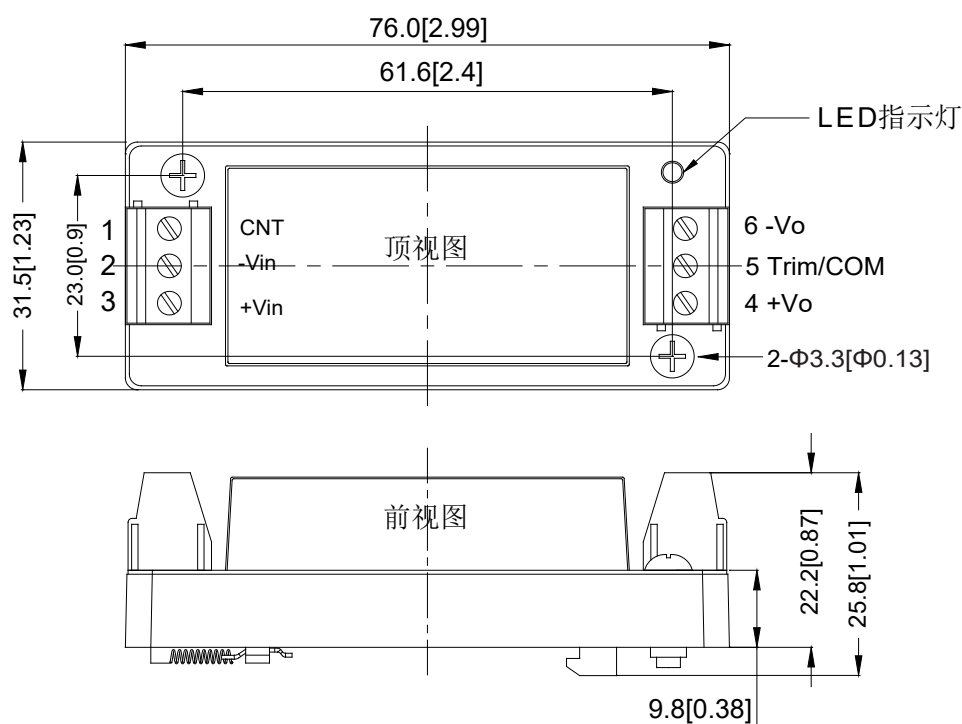
注:
尺寸单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.1[±0.004]
未标注公差:±0.5[±0.02]
安装孔拧紧力矩:Max 0.4N·m

管脚 Pin	1	2	3	4	5	6
单路Single	CNT	-Vin	+Vin	+Vo	TRIM	-Vo
双路Dual	CNT	-Vin	+Vin	+Vo1	COM	-Vo2

带散热片封装尺寸:



带转接底座封装尺寸



注:

标注尺寸:mm[inch]

导轨类型:TS35

接线线径:24-12AWG

紧固力矩:Max 0.4N·m

未标注公差:±1.0[±0.039]



北京华阳长丰科技有限公司 新长沣(河北)装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

电话:010-68817997

手机:15600309099

E-mail:sales@chewins.net